

公司代码：605358

公司简称：立昂微

杭州立昂微电子股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	立昂微	605358	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴能云	李志鹏
电话	0571-86597238	0571-86597238
办公地址	杭州经济技术开发区20号大街199号	杭州经济技术开发区20号大街199号
电子信箱	wny@li-on.com	lizhipeng@li-on.com

2.2 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	1,522,444.01	1,256,063.14	21.21

归属于上市公司股东的净资产	779,464.92	754,242.55	3.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	156,470.02	102,838.34	52.15
归属于上市公司股东的净利润	50,323.13	20,897.49	140.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,462.50	18,385.98	147.27
经营活动产生的现金流量净额	72,354.09	8,124.82	790.53
加权平均净资产收益率(%)	6.56	10.72	减少4.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.74	0.52	42.31
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.52	42.31

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)		73,924				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
王敏文	境内自然人	17.41	117,831,266	117,831,266	质押	13,024,000
仙游泓祥企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5.90	39,958,224	39,958,224	无	
宁波利时信息科技有限公司	境内非国有法人	5.65	38,270,928		质押	37,740,000
国投创业投资管理有限公司—国投高新(深圳)创业投资基金(有限合伙)	其他	3.04	20,549,027		无	
仙游泓万企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.81	12,267,878	12,267,878	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.49	10,086,856		无	
王式跃	境内自	1.40	9,481,041		无	

	然人					
徐国强	境内自然人	1.37	9,287,013		无	
韦中总	境内自然人	1.33	8,988,759		无	
贾银凤	境内自然人	1.32	8,924,400		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人王敏文持有仙游泓祥 78.50% 出资份额，持有仙游泓万 55.16% 出资份额，为一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

为进一步扩大公司现有的集成电路用 12 英寸硅片的生产规模，提高公司在集成电路用 12 英寸硅片的市场地位，公司控股子公司金瑞泓微电子以现金方式收购上海康峰投资管理有限公司持有的国晶（嘉兴）半导体有限公司 14.25% 股权及上海柘中集团股份有限公司持有的国晶（嘉兴）半导体有限公司 44.44% 股权，并通过受让嘉兴康晶半导体产业投资合伙企业（有限合伙）46.6667% 的财产份额间接持有国晶半导体 19.28% 的股权。通过直接及间接的方式持有国晶（嘉兴）半导体有限公司 77.97% 的股权，取得国晶（嘉兴）半导体有限公司的控制权。上述事项已经 2022 年 3 月 9 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体情况详见公司刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《立昂微第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-011）、《关于控股子公司收购国晶（嘉兴）半导体有限公司股权及相关的公告》（公告编号：2022-021）。本收购事项符合国家关于相关产业整合及资源共享的要求，有利于实现节能降耗目标、减少同行业竞争、优化配置。有利于快速扩大公司现有的集成电路用 12 英寸硅片的生产规模，实现优势互补、

资源共享。提高公司在集成电路用 12 英寸硅片尤其是存储、逻辑电路用轻掺硅片的市场地位，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司全体股东的利益。

2022 年 3 月 17 日，国晶（嘉兴）半导体有限公司完成了相关工商登记及《公司章程》备案手续，并取得了由嘉兴市南湖区行政审批局换发的《营业执照》。2022 年 3 月 22 日，国晶半导体对公司名称进行了变更，变更后的公司名称为金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司。详见公司刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《立昂微关于控股子公司收购国晶（嘉兴）半导体有限公司股权及相关资产的进展公告》（公告编号：2022-028）及《立昂微关于控股子公司名称变更并完成工商登记的公告》（公告编号：2022-029）。

2022 年 6 月 2 日公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，详见公司刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《立昂微第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-051）、《立昂微第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-052），同时公告了公开发行 A 股可转换公司债券预案、公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告等相关资料。2022 年 6 月 20 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会已审议通过了上述议案，详见公司刊载于上交所网站的《公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-061）。本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 339,000 万元，扣除发行费用后将全部用于年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目、年产 600 万片 6 英寸集成电路用硅抛光片项目以及补充流动资金。2022 年 7 月 14 日，公司公开发行可转换公司债券申请已获得证监会受理，7 月 28 日，收到证监会第一次反馈意见，8 月 11 日，公司提交了关于公开发行可转换公司债券反馈意见的回复并予以公告（公告编号：2022-069）。